

表面がセラミックスであるため、他材質に比べて格段に優れた耐摩耗性。

セラミックス特有の優れた熱膨張率により、環境温度(環境熱)による精度の変化を抑制低減。

湾曲部を滑らかに仕上げている為、フィルムや薄型基盤などの均一吸着が可能。

電極層およびセラミックス溶射層を特殊なプロセスで構築、高密度・高絶縁であるため高真空下にも使用が可能。

最大 W1500mm×D600mm までのカスタマイズ可能。

セラミックスESC 湾曲型



仕様

外形寸法	W600mm × D200mm × H90mm
吸着部	W570mm × D180mm R462-50
印加電圧	Max DC±2.5KV
湾曲部表面材	セラミックス溶射 (母材: アルミナセラミックス)

株式会社 **ソディック エフ・ティ エム** 事業部
Future Technologies

〒922-0336 石川県加賀市八日市町ホ 49-1
TEL.(0761)74-1119 FAX.(0761)74-1841

URL:<http://www.sodick-ft.co.jp/>